

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	万家基金、华商基金、易方达、交银基金、泰康资产、广发基金、太平洋资产、招商基金、华安基金、工银瑞信、招银理财、平安资产、平安基金、鹏华基金、南方基金、银河基金、泰旻资产、长信基金、国寿养老、国泰基金、银华基金、人保资产、景顺长城、国投瑞银、天风证券、天弘基金、WT Captial、中泰证券、财通证券、东方证券、永安国富、中信建投、国联证券、华泰证券、长江养老、上投摩根、海通证券、方正证券、中银国际、宝银基金、中金公司、博时基金、国泰君安、中邮基金、宝盈基金、生命人寿、优益增投资、德邦基金、宏道投资、中银资管、盛钧投资、西南自营、杭州理财、巨子私募、信诚基金、招商证券、恒越基金、嘉实基金共58家机构
时间	2022年10月24日-11月10日
地点	公司会议室
形式	电话会议、现场会议
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李莉莉
交流内容及具体问答记录	一、公司三季度报告概述 得益于下游客户对公司产品和技术的认可、公司全体成员在研

发和市场拓展上的努力，2022 年前三季度公司的业绩持续保持了快速增长的态势。公司前三季度业绩情况如下：营业收入 1.76 亿元，比上年度同期增长 54.99%；归属于上市公司股东的净利润 3388.11 万元，比上年度同期增长 30.60%，扣除非经常性损益的净利润 2536.17 万元，比上年度同期增长 57.24%。

二、问答环节

1、公司三季报的存货和合同负债均有大幅增加，两者之间是否有相关关系及产生的原因是什么？

回复：截至 9 月末，公司的合同负债为 8000 多万，主要原因在于公司 WAT 测试机订单签署并生效后，部分客户根据订单金额支付一定比例的预付款。截至 9 月末，公司的存货大幅增加的原因，主要在于公司根据在手订单和配件到货周期做了相应的备货。所以存货和合同负债都与获取的订单情况相关，但订单预付款的约定视客户不同而有所区别，并不会完全线性相关。

2、公司的人员变动以及研发人员部署的情况能否介绍一下？

回复：公司目前在产品和技术研发上投入不断增加，截至 9 月末的人员总数近 300 人，后期随着研发的深入会进一步扩大团队规模。在人员结构上，公司基本保持近 80%的人员是研发人员，生产人员合并计算后占比 80%以上。未来，公司将根据在研项目、订单数量和客户拓展等情况，合理规划软件、硬件方面的人员比例和增幅，保障高质量的研发产出和客户支持服务。

3、公司 WAT 测试设备备货和生产交付期如何？

回复：公司在接到客户下达的采购订单后根据设备产品的交付日期、上游供应商配件到货周期安排备货，有些到货周期较长的配件会按照销售计划提前备货。公司一般在交付日期开始前三个月安排生产计划，以保证设备组装生产、软件嵌入、设备调试等步骤的有序进行。

4、公司的 EDA 软件方面的研发进展如何？

回复：首先，公司的成品率提升软件属于制造类 EDA 软件，所以与

产品的应用场景密切相关，公司持续关注客户的需求反馈，同时也从公司提供的软件技术开发服务中不断横向扩展软件的功能模块、纵向优化产品的技术深度；其次，公司在持续不断地加大研发投入，吸引优秀人才加入制造类 EDA 产品品类的扩展研发工作中，比如可制造性设计相关工具、良率分析与管理系统等软件，以铸就更高的技术壁垒，提高企业的核心竞争优势，助力公司未来的业务形成更系统化的产品和市场生态。

5、公司在数据软件端部署投入了相当的人力和研发资源，目前该方向上的研发进展如何？

回复：随着集成电路工艺复杂程度的攀升，公司在长期的成品率提升业务中看到了数据分析对于集成电路上下游企业的重要价值，所以公司近两年部署投入了较多的人力和物力研发该领域的产品，特别是今年，公司在产品开发上取得了较大的进展。继 2021 年推出半导体通用化分析工具 DE-G 产品后，截至目前公司已经研发出了集成电路良率分析与管理系统 DE-YMS、集成电路缺陷管理系统 DE-DMS 的初版产品，并正在研发半导体设备异常监控及分类系统 DE-FDC。上述四款数据软件能够帮助公司将客户群拓展至设计、制造及封测厂商，不断扩大公司客户群体和业务市场空间，对于公司成品率提升的软、硬件系统性解决方案的完善起到举足轻重的作用，能够进一步提升公司的产品与市场竞争格局，为公司的业绩提供新的增长引擎。

6、从公司的三季度报告反映出前三季度的综合毛利率相比于同期有小幅下降，其主要原因是什么？

回复：公司业务综合毛利率出现些许波动主要在于软件和硬件产品的销售结构变化所致，公司的软件产品毛利率一般接近或等于 100%，硬件产品的毛利率在 50%~60%左右，因此当测试设备在短期内快速放量使得其业务收入占比提高时会导致公司整体毛利率出现下行。导致公司软、硬件业务收入占比变化的原因主要在于，公司的 WAT 测试设备在近两年才开始规模化进入晶圆厂量产线，相对

	<p>于公司的 EDA 软件业务其销售基数较小，且测试设备具有单价高、一经验证通过后的推广周期相对短的特点，因此近两年呈现爆发式增长态势。中长期展望，公司在软件端的产品和技术布局，在经过一段时间的创新研发和市场拓展应用后会突破现有的成长速度并与设备产品并驾齐驱，在提升公司软硬一体化解决方案的同时，共同助力公司的业务稳定增长。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2022 年 11 月 10 日